Japan Patent Office Patent Laying-Open Gazette

Patent Laying-Open No.

51-084496

Date of Laying-Open:

July 23, 1976

International Class(es):

B23P 1/12

(3 pages in all)

Title of the Invention:

Electrode Material for Electrical

Discharge Machining

Patent Appln. No.

50-008970

Filing Date:

January 20, 1975

Inventor(s):

Takumi HONDA, Tadashi OKABE and

Takashi HIRAYAMA

Applicant(s):

NIPPON TUNGSTEN

(transliterated, therefore the spelling might be incorrect)

(2000)

特

版 (A)

地和50年 マリンノ日

特許疗長官屋

1.発明の名称

放電加工用電極材料

2.発 明 4

スリマ

退柱

26

ると

6 41

. . I

従来

した

着・し

, て村 (4 世 フクオカ シボーシャ・ジャ サンノウ

住 所

氏名 4

(性か2名)

3.特許出顧人

フクォカ ジド シオ・ペ・サンノウ 福岡市南区大字垣原字山王460 番地

日本テングヘノン休式会も

電話 福岡 511-1111

4.設付各類の目弁

(2) 副

1 通 1 通

剪 軸

1.発明の名称

放電加工用電極材料

2.特許請求の疑問

Cu-W 合金中にランタンとホウボよりなる複合 酸化物を重量比で 0.05~10% 含有してなることを 等数とする放電加工用電極炉料。

3.発明の詳細な説明

放電加工用電極の具個すべき条件として①加工 建度が大なる事。②直接の消耗が少ない事等が挙 けられ、①の条件を消たするには①の条件の他に取 異数が低い事、又②に対けいの条件の他に取 最材料の融点、滞点が高い事及び熱伝達金に収 を確保件をではなる。CuーW 合金になる を確保件をではなるとしてが加らさせ も近はより高性能のををであるが、工作 でいずれもられている性能を定している性にない。 このではないないではないではないではないではないではない。 とのではないではないではないではないではない。 とのではないではないではないではないではないではない。 このではないないではないではないではないではない。 にないている性能を完全には消たしている性にないるには、 にないている性にないる性にないには、 にないている性にないには、 にないている性にないるには、 にないている性にないには、 にないている性にないには、 にないている性にないで、 にないている性にないには、 にないている性にないには、 にないている性にないには、 にないている性にないには、 にないている性にないには、 にないている性にないには、 にないている性にないには、 にないている性にないには、 にないている性にないには、 にないているにはないには、 にないているにはないには、 にないているには、 にないたいには、 にないたいたいには、 にないたいには、 にないには、 にないたいには、 にないたいには、 にないには、 にないたいには、 にないたいには、 にないたいには、 にないには、 にないには、 にないたいには、 にないたいには、 にないには、 にないにはないには、 にないには、 にないには、 にないには、 にないには、 にないには、 にな 19 日本国特許庁

公開特許公報

①特開昭 51-84496

④公開日 昭51. (1976) 723

②特願昭 50-8970

②出願日 昭50(1975)/.20

審査請求

有

(全 3頁)

庁内整理番号 7259 5/

50日本分類

74 N62

Int.Cl2

B23P 1/12

いない。例えばなか物として良く用いられている ものには大体アルカリ金属、アルカリ土照金属や その故化物がほとんどである。

確かにこれらのものはその仕事関数が低く、加工速度の上昇等の改良はなされるが、その反面にれらの中には舞性があるものや、吸水性があるものがあり、取扱が不便で、又製造が困難であるという欠点もあつた。

この発明では上記の話欠点を解消し、性能の良い 放電加工用電優は料を提供しようと するもので

この発明は Cu-W合金中にランタンとホウ果よりなる複合酸化物を重量比で QO 5~10 %含有するととを特徴とする放電加工用電極材料に係るものである。

たか、本願にかいてランタンとホク素よりなる 複合酸化物の量を重量比で Q.Q 5~1.Q % としたのは Q.Q 5 % 未満ではほとんどその効果が認められず、 10%を越えると鏡緒時のぬれ性をこれら酸化物が 阻答し、 Cu—W合金の CuとWの組合度が低下する

- 去 1 -

結果、電極の損耗度合が大きくなるからである。

本発明に於て Cu - W 合金に含有させたランタンと、ホク末よりなる複合酸化物には La. BO., La BO. 等があり、融点はそれぞれ 1386 C, 1660 C である。これら複合酸化物には放電を安定させる動きがあるため、放電加工性能が向上するものと考えられる。また吸水性が無いのでブレス成型した粉末成形体を数日間放置しておいても変質したり型くずれを起すことがない。

なか本発明の電極が料は、従来の Cu-W 合金と同じ製法で容易に強る事ができる。 即ち 研末混合法 よい R 及法の いずれの方法にて 6 容易に盗るととができる。

以下実施例により本発明を詳述する。

く実成例>

本発明による電極が料と従来の電極材料とを比較するため、表しに示す組成の電板材料につき放電加工試験を行なつた。

一 長 2 一

		加工速度(mg/分)	在使用耗比(%)
比較材料	(1)	4.8	1 7. 0
•	(2)	5 8	1 1.4
本発明材料	(1)	6 2	1 2.8
•	(2)	6.6	1 1. 7
-	(31	7 2	1 1.1
•	(4)	7 5	1 2 3

表2から明らかなように、本発明によるお科は 従来のお料に比べ、放置加工性能が考しく向上した。これは下記するような効果に基づくものである。

Cu一W合金にランタンとホウスよりたる複合を化物を含有した本発明が料では、放復合後化物が仕事函数が低く、放復を安定させると共に触点、誘点が高いためにランタン酸化物単体の添加の場合より加工速度は上昇し、又化学的に安定で吸促性等の欠点がないため、免結性も安定し、かなりの無能加しても気格を開苦せず、従つて低低角耗も少ない。

	Cu	w	La. O.	La BO	La BOs
比較材料(1)	3 0	7 0			_
- (2)	29.4	686	2		
本発明材料(1)	29.4.	686		2	
~ (2)	2 9. 4	686		<u> </u>	2
- (3)	28.8	67.2			4
· (4)	282	6 5.8		_	6

(武験条件)

使用做械:三菱電版 DM-250 DE-30T

タッブ番号 : 3-4-6

笔存核性:(一)。

加工液:白灯油

液 疣 任: 0.5 Ko/cal

· 被 加 工 材 ; WC 一 Co 合金 (Co 含有量 18 %)

据版形状: 6 mm c × 5 0 mm

との時の試験結果を教2に示す。

以上の政明の四く本発明台金は従来の Cu - W 合金に比べて伝れた無理加工特性を有し、工業的領域の高いものである。

特許出融人

日本タングステン株式会社 代券収納役 山 駒 笋 様 住 所 相関市南区大学塚原字山王 460 番地 エンポン・クステン 徐式会社内 日本 タン クステン 徐式会社内 氏 名 平 山 尚 を